PAT-NO:

JP402015625A

DOCUMENT-IDENTIFIER:

JP 02015625 A

TITLE:

MICROSCOPIC PROCESSING FOR HARD

CARBON FILM

PUBN-DATE:

January 19, 1990

INVENTOR-INFORMATION:

NAME

YAGI, TOSHINORI GOTO, YOSHIYUKI NAGAI, HARUHIKO

ASSIGNEE-INFORMATION:

NAME

COUNTRY

MITSUBISHI ELECTRIC CORP

 $A \setminus N$

APPL-NO:

JP63164977

APPL-DATE:

July 4, 1988

INT-CL (IPC): H01L021/302, C01B031/06

ABSTRACT:

PURPOSE: To make possible a polishing at a low temperature by a method wherein ultraviolet light is used and moreover, reaction gas, which is decomposed by the ultraviolet light and produces active species of a high reactivity, is used, a reaction is selectively induced on the surface of a diamond film by the ultraviolet light and a microscopic processing is performed photochemically.

CONSTITUTION: The energy density of ultraviolet light (m) converted is

adjusted by a condenser 20 and the ultraviolet light is irradiated on a substrate 1 through a light incidence window 21 provided on the side part of a reaction container 16. A heater 23 for controlling the temperature of the substrate 1 is built in a holder 22. A reaction gas feeding device 25 feeds reaction gas, which is decomposed by the ultravilet light and is capable of producing active oxygen atoms of a high reactivity, onto the substrate 1 through a flow rate controller 26 and a nozzle 27. A monitor control system 28 monitors a position to be processed on the substrate 1 and controls an optical system consisting of a reflecting mirror 14, a condenser 15, a reflecting mirror 18, a reflecting mirror 19 and the condenser 20. Reaction gas in the container 16 is evacuated by an exhaust device 29.

COPYRIGHT: (C) 1990, JPO&Japio

② 公開特許公報(A) 平2-15625

⑤Int. Cl. 5

識別記号

庁内整理番号

⑩公開 平成2年(1990)1月19日

H 01 L 21/302 C 01 B 31/06 Z 8223-5 F Z 8218-4 G

審査請求 未請求 請求項の数 1 (全4頁)

の発明の名称 硬質炭素膜の微細加工方法

②特 願 昭63-164977

②出 願 昭63(1988)7月4日

⑫発 明 者 八 木 俊 憲 兵庫県尼崎市塚口本町8丁目1番1号 三菱電機株式会社 応用機器研究所内

⑫発 明 者 後 藤 令 幸 兵庫県尼崎市塚口本町8丁目1番1号 三菱電機株式会社

応用機器研究所内

⑫発 明 者 永 井 治 彦 兵庫県尼崎市塚口本町8丁目1番1号 三菱電機株式会社

応用機器研究所内

⑪出 願 人 三菱電機株式会社 東京都千代田区丸の内2丁目2番3号

仰代 理 人 弁理士 曾我 道照 外4名

明 細 書

1. 発明の名称

硬質炭素膜の微細加工方法

2. 特許請求の範囲

硬質炭素膜が形成された基板を収容する反応容器へ反応ガスを供給し、前記基板上で紫外光を用いて前記反応ガスを分解して反応性の高い活性種を生成させ、この活性種を前記硬質炭素膜と反応させて光化学的に加工を施す硬質炭素膜の微細加工方法。

3. 発明の詳細な説明

〔産業上の利用分野〕

この発明は、基板上に形成された硬質炭素膜の微細加工方法に関するものである。

〔従来の技術〕

従来、気相合成法により形成されたダイヤモンド膜の殺菌は、数 1000Å~μm オーダーの凹凸を有しているため、平坦度を要するダイヤモンドコーティング等の実用化を図る上で問題が多い。また、ダイヤモンドは物質中域も高硬度であるため、

要面研磨あるいは微細加工を行うのが困難であった。従来のダイヤモンド膜の研磨方法としては、機械的研磨あるいは、熱化学的反応を利用する方法がある。第3図は、例えば第2回ダイヤモンドシンポジウム講演要旨集1520(昭和62年12月)に示された、前記従来方法を実行するための装置である。図において、ダイヤモンド膜が形成された基板(以下基板という)(()がホルダ(2)に支持されている。基板(()は研磨板(3)に圧着するためのものであり、研磨板(3)を加熱するためのヒータ(5)が研磨板支持台(6)に内蔵されている。

装面反応を活性化するために水素ガス(7)が導入され、タングステンフイラメント(8)は水素ガス(7)を分解して活性状態の水素ラジカルを生成する。

シャフト(9)は、外部からの回転力を諸事(10) に伝達し、基板(5)を回転させる。(11) は反応容 器、(12) は反応容器(11) の高温化を防止する ための水冷管である。

次に加工方法について説明する。ダイヤモンド

膜が形成された基板(1)はホルダ(2)に保持され、基板(1)上のダイヤモンド膜側の面は研磨板(3)に圧着されている。研磨板(3)としては鉄、鋼、鋳鉄、ニッケル、コバルトなどがあるが、この方法では鉄が用いられている。また、研磨時の圧力は重り(4)なホルダ(2)上に固定することにより作用させている。

研磨時の温度は、レンガ等でなる研磨板支持台(6)に内蔵されたヒータ(5)により加熱され、基板(1)は常時750℃に制御されている。また、研磨速度を促進するため、水業ガス(7)を供給し、約2000℃以上に加熱されたタンクステンフイラメント(8)の表面で反応性の高い水業ラジカルを生成させるのの表面が開時においては、基板(1)を回転させる必要があるため、外部からの回転力をシャフト(9)を介して密事(10)に伝達する可能性があるため、反応容器(11)に、温度上昇する可能性があたため、反応容器(11)の外周に設けられた水冷管(12)によつて常時冷却されている。

[発明が解決しようとする繰組]

炭素原子と効率よく反応する。

[寒 旅 例]

以下、この発明の一果加例を第1図、第2図を 参照して説明する。第1図において、基板(1)には ダイヤモンド膜が形成されている。第1の反射鏡. (14)は 解外光発生 装 做 (13) から 発せられた 紫 外光の光路を変換し、かつ、適当な透過率を有す る。第1の集光レンズ(15)は紫外光のエネルギ ~密度を調整する。基板(1)を収容する反応容器 (16)には、紫外光を反応容器(16)内へ導入す るための第1の光入射窓(17)が側部に設けられ ている。 第 2 、 第 3 の 反射 鋭 (18),(19) は 、 第 1 の反射鏡(14)により変換された紫外光の光路を 再度変換するための光学系で、変換された紫外光 のエネルギー密度は第2の集光レンズ(20)で調 敷され、紫外光は反応容器(16)側部に設けられ た第2の光入射窓(21)を介して基板(1)上に照射 される。

基板(I)を保持するためのホルダ (22) には、基板(I)の温度を制御するためのヒータ (23) が内蔵

以上のような従来の硬質炭素膜の微細加工方法は、基板を研磨板に圧潛し、かつ高温下での処理が必須であるため、加工可能な基板が限定される、また、研磨速度が遅く、装置も複雑化するなどの問題点があつた。

この発明は上記のような問題点を解消するためになされたもので、低温下での研磨が可能であるはかりではなく、処理選度も選く、かつ、装置構成も容易な硬質炭素膜の微細加工方法を得ることを目的とする。

[課題を解決するための手段]

この発明に係る硬質炭素膜の微細加工方法は、 紫外光を用い、かつ、紫外光によつて分解され反 応性の高い活性種を生成する反応ガスを用いるこ とにより、ダイヤモンド膜表面で紫外光により選 択的に反応を誘起させ、光化学的に微細加工を施 するのである。

(作用)

この発明においては、紫外光により生成された 活性種が、低温下でダイヤモンド膜表面において

されている。回転駆動系(24)は、基板川を適宜回転させる。反応ガス供給装置(25)は、紫外光により分解され反応性の高い活性な酸素原子を生成し得る反応ガスを流費コントローラ(26)、メル(27)を介して基板川上に供給する。モニタ制御系(28)は、基板川上における加工位置をモニタし、かつ、第1の反射鏡(14)、第1の反射鏡(15)、第2の反射鏡(18)、第3の反射鏡(19)および第2の集光レンズ(20)からなスと、排気装置(29)により排気される。

かかる装置を用いて反応容器(16)内の基板(1) 上に形成されたダイヤモンド膜表面の光化学的研 踏および微細加工を施すには、紫外光発生装置 (18)から発せられた紫外光(および真空紫外光)、 例えばアルゴンフツ深エキシマレーザ光が、適当 な透過率を有する第1の反射鏡(14)により光路 が変換され、このうち、透過光は第1の果光レン ズ(15)で集光された後、第1の光入射窓(10) を経て反応容器(16)内の基板(1)上に果光照射さ れる。

一方、第1の反射鍵(14)により反射された紫外光は、第2の反射鏡(18)、 第3の反射鏡(19)により光路が変換され、第2の換光レンズ(20)で凝光された後、第2の光入射線(21)を経て反応容績(14)内の落板(1)上に集光照射される。

ここで、基板(1)上に形成されているダイヤモンド膜炎面の光化学的研解を行う場合は、第1の反射流(14)の透過率を大きくし、また、微細加工を行う場合は、第1の反射鏡(14)の反射率を大きくすることにより、基板(1)上のエネルギー密度は調整され、各4の目的が達成される。

を光学的に研磨する場合、同図 (b)は 微細加工を 施工場合について示したものである。

なお、上記実施例では、紫外光により分解され 反応性の高い活性な破壊原子を生成する反応ガス、 例えば一酸化二温源、破淋、オソンおよびそれら の混合ガスについて示したが、これ以外にも紫外 光により分解され活性な水楽原子を生成する反応 ガス、例えば、水梁、アンモニアおよびそれらの 混合ガスを用いることもできる。

また、反応ガスを分解するのに用いる案外光の 光順としては、前記アルゴンフツ森エキシマレー ザ以外にも、例えばクリプトンフツネエキシマレ ーザ、フツ森エキシマレーザ、アルゴンエキシマ レーザ、クリプトンエキシマレーザ等のレーザを 用いることができる。また高出力 YAG レーザの高 調皮あるいは色素レーザの高調改、ガラスレーザ の高調波などを用いることもできる。

[発明の効果]

以上のように、この発明によれば、架外光を用い、かつ架外光により分解され反応性の高い活性

ことにより、ダイヤモンド膜は高速度で加工される。

特に、基板(I)上のダイヤモンド膜に散細加工を施す場合は、紫外光がダイヤモンド膜上で高密度に集光され、かつ、集光径も小さいため、高精度な加工が可能となる。なお、紫外光により生成された活性な酸素原子とダイヤモンドとの反応は急度に大きく依存しているため、ホルダ(22)に内蔵されたヒータ(23)により加熱制倒されている。

また、基板(I)上の加工位置を設定制御するため、 回転駆動系(24)および第1の反射鏡(14)、第 1の操光レンズ(15)、第2の反射鏡(18)、第 3の反射鏡(19)、第2の操光レンズ(20)等よ りなる光学系を、モニタ制御系(28)により制御 する

なお、反応ガスは排気装備(29)により系外へ 排気される。

磁を生成する反応ガスを用いることにより、ダイヤモンドを形成する炭素原子との反応が活発となり、加工速度が速く、また、光学系を制御することによりダイヤモンド膜への高精度の強細加工が可能となり、突慢の作成も容易になるという効果がある。

4. 図面の簡単な説明

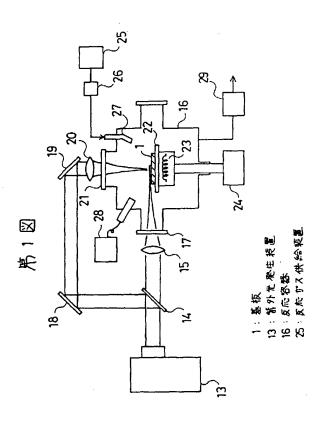
第1図はこの発明の一実施に使用する設置の立 面図、第2図は当設実施例の作用を説明するため の模式図、第3図は従来の硬質炭素膜の微細加工 方法に供する装置の立断面図である。

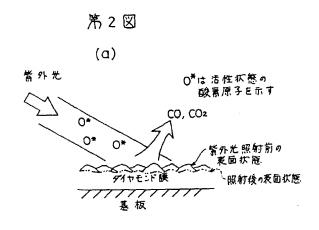
(1)・・基板、 (13)・・ 案外光発生装置、 (16) ・・反応容器、 (25)・・ 反応ガス供給設置。

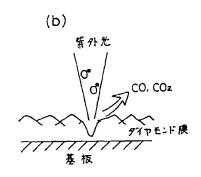
なお、各図中、同一符号は同一または相当部分 を示す。

代理人 曾 我 道 郑









第3図

